FPC-11 系列 OEM 硅压阻式压力芯体

特点

● 进口压力芯片 ● 直径小

● 高性能、全固态、高可靠性 ● 18 个月质保期

概述

FPC-11 系列<u>硅压阻式压力</u> 了 FPC-10 的制造技术,为高压力应用场合而设计,外径小,使芯体在安装后所承受的力大大减小。

技术性能

电桥电阻 $3K\Omega \sim 6K\Omega$

供电电源 恒流 1.5mA、恒压 10V

使用温度 -40℃~125℃ 补偿范围 -10℃~70℃ 壳体和膜片 不锈钢 316L 精 度 0.25%FS(典型)

零 点 ±2mV

满 量 程 ≥100mV (1.5mA 供电)

零点温漂 0.02%FS/℃ 灵敏度温漂 0.02%FS/℃ 绝 缘 100MΩ /250VDC 密 封 圈 丁晴或氟橡胶 长时间稳定性 0.2%FS/年

充 油 硅油、橄榄油、氟油
响应时间 ≤1ms (上升到 90%FS)
振 动 20g/(20~5000Hz)

耐用性周期 >100×10⁶ FS

量程选择

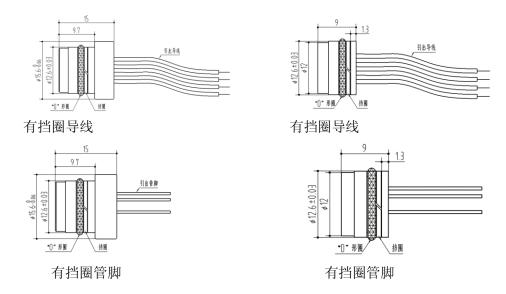
A 绝压(真空为零点) 单位: MPa

S 密封式表压(校准大气压为零点) 单位: MPa

量 程 2.5 6 4 10 25 40 60 100 过 载% 200 200 200 200 150 150 150 150



外形结构



(http://www.fx-sensor.com 010-51295202)